AMPLIFICATION CIRCUIT AND POSITION DETECTION DEVICE USING THE SAME

Publication number: JP11287668

Publication date: 1999-10-19

Inventor: AOVAMA MASAN

AOYAMA MASANORI; MAKINO YASUAKI; SHINODA TAKESHI

Applicant: DENSO CORP

Classification:

- international:

G01P3/42; G01D3/032; G01D5/14; G01D5/244; G01D5/245; G01P3/488; G01R33/09; H01L27/22;

H03F1/30; G01P3/42; G01D3/028; G01D5/12; G01R33/06; H01L27/22; H03F1/30; (IPC1-7): G01D5/245; G01D5/245; G01P3/42; G01P3/488;

G01R33/09; H01L27/22; H03F1/30

~ European: G01D5/14B2; G01D3/032; G01D5/244D; G01R33/09

Application number: JP19980337245 19981127

Priority number(s): JP19980337245 19981127; JP19980023601 19980204

Report a data error here

Also published as:

US6252395 (B1)

Abstract of JP11287668

PROBLEM TO BE SOLVED: To keep outputs almost constant even if temperature chances. SOLUTION: Magnetoresistive elements 4, 5 detect changes in magnetic field caused by a gear 2 rotating in conjunction with a shaft 1. An amplification circuit 6 has a gain-determining input resistance 8 placed at the input terminal of an operational amplifier 7 and a gain-determining feedback resistance 9 placed on a feedback course from the output terminal to the input terminal of the operational amplifier 7, and signals outputted from the magnetoresistive elements 4, 5 having temperature characteristics are inputted to the amplification circuit 6, which in turn amplifies the signals for output. The gaindetermining input resistance 8 and the gaindetermining feedback resistance 9 are constructed of a P well region and a P<+> region and have temperature characteristics, and the temperature characteristics of gains specified by the gain-determining input resistance 8 and the gain-determining feedback resistance 9 cancel out the temperature characteristics of the magnetoresistive elements 4, 5,

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出關公開番号

特開平11-287668

(43)公開日 平成11年(1999)10月19日

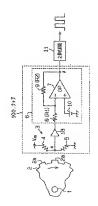
(51) Int.CL*	難別紀号		ΡI					
G01D 5/245			GOID	5/245		E	7	
	102					1021	3	
G01P 3/42			GOIP	3/42		I-	ī	
3/488				3/488		I)	
G01R 33/09			HOIL 2	27/22				
		客查請求		頁の数11	OL	(全 12]		質に続く
(21)出職番号	特額平10-337245		(71)出戰人	00000642			***************************************	
				株式会	社デン	·}		
(22)出願日	平成10年(1998)11月27日			愛知果	划谷市	昭和町1丁	『月1器地	
			(72)發明者	齊山	E紀			
(31)優先権主張番号	特顯平10-23601			愛知與	如谷市	昭和町17	1日1番地	株式会
(32)優先日	平10(1998) 2月4日			社デン	ソード			
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72)発明者	牧野 :	參明			
				愛知樂	刻谷市	昭和町1丁	1日1番地	株式会
				社デン	ソーヴ			
			(72) 発明者	維田	丈 罰			
				愛知果	机谷市	Santit	1日1番地	株式会
				社デン				
			(74)代理人			博宣		

(54) 【発明の名称】 増福回路及びそれを用いた位置検出装置

(57) 【要約】

【練題】温度が変化しても出力をほぼ一定に維持することができる遺解回路及びそれを用いた位置検出装置を提供する。

「解終手限」確保抵抗棄チ4、5 はシャフト1と連動して同転するギヤ2による誤界の変化を検出する。増幅回路 6 はオペアンプイにおける入力端子2ペスを埋入力抵抗 8 が監備されるともに、オペアンプイの出力端 そから入力端子の帰連経路にゲイン決定用溶強を設置され、温度特性を育する破気抵抗素子4、5 の出力信多を入力して増幅して出力する。ゲイン決定用入力抵抗 8 およびゲイン決定用添選抵抗 9 は ドウエル 部域と 7 例 で 1



[特許請求の範囲]

【請求項1】 温度特性を育する素子からの信号を入力 するオペアンプと、

前紀オペアンプにおける人力端子に配置されたゲイン決 定用入力抵抗と、

前記オペアンプの出力端子から入力端子への浴灘経路に 秘匿されたゲイン決定用掃遷抵抗と、を備えた増幅回路 において.

軸記ゲイン決定用人力抵抗およびゲイン決定用帰還抵抗 は温度特性を有し、かつ、ゲイン決定用人力抵抗および 10 ゲイン決定用帰還抵抗にて規定されるゲインの温度特性 が前記案子の温度特性を相殺するものとしたことを特徴 とする増採回路。

【請求項2】 前記案子は、ロータの回転に伴う磁界の 薬化を減気信号に変換して取り出すための磁気検出素子 である請求項1に記載の増福回路。

【請求項3】 前紀ゲイン決定用入力抵抗とゲイン決定 用係選紙抗の温度特性が異なる論求項1に記載の増幅回 路。

【舗求項4】 前記ゲイン決定用入力抵抗とゲイン決定 20 用帰還抵抗の温度特性が共に正である請求項1に記載の 增属问题,

【請求項5】 前記ゲイン決定用入力抵抗とゲイン決定 用湯選抵抗は不純物拡散抵抗により構成したものである 請求項目に記載の増幅回路。

【請求項 6 】 前記オペアンプはMOS工程素子にて構 成され、ゲイン決定用入力抵抗とゲイン決定用帰環抵抗 は、ドウエル領域とア、領域により構成したものである 輸业項目に記載の増幅削終。

【請求項7】 前紀ゲイン決定用入力抵抗とゲイン決定 30 用橋屋抵抗は半線体基板内において降り合う楽子である 請求項6に記載の增屬開路。

【激素項8】 磁性材料からなり、運動方面において強 を多数有し、かつ、当該歯の間隔として少なくとも2種 類以上有する移動部材と、

前紀移動部材に向けてバイアス磁界を発生するバイアス 磁界磁牛手段と、

前記移動部材と前記パイアス職界発生手段との間に配置 され、前紀移動部材の移動に伴って変化する前紀パイア ス磁界の向きを検出する磁気抵抗素子と、

増頻率を決定する2種類の抵抗部材を有し、前配磁気紙 抗素子からの出力情号を増縮する増幅回路と、

増幅回路からの増幅された信号を所定のしきい値により 2値化信号に変換する日鉱化手段と、を備え、

高記磁気抵抗素子は温度特性を有し、かつ輸記抵抗部材 は前記磁気抵抗素子の湿度特性とは反対の湿度特性を有 し、これによって前記増福回路からの増縮された信号を 前記録気抵抗素子の温度特性の影響が抑制されたものと した位置給用等額。

獨端に同一の歯を多数有するとともに、等間隔に配置し た歯とは異なる像または歯の欠落部を有する移動部は

前記移動部材に向けてパイアス磁界を発生するパイアス

磁界発生手段と、 前記移動部材と前記パイアス磁界発生手段との間に配置 され、前記移動部材の移動に伴って変化する前記バイア

ス磁界の向きを検出する磁気抵抗窮子と、 増幅率を決定する2種類の抵抗部材を有し、前記磁気抵

抗暑子からの出力信号を増幅する増幅回路と、

増幅回路からの増幅された信号を所定のしきい値により 2億化徴品に変換する2億化手段と、を備え、

前記級気抵抗素子は温度特性を有し、かつ前記抵抗部材 は哺記磁気抵抗薬子の温度特性とは反対の温度特性を有 し、これによって輸給増幅回路からの増幅された信号を 納記磁気抵抗素子の薄度特性の影響が挑削されたものと した位置検出装置。

【請求項10】 前記パイアス総界の向きを検出する際 の前記増福回路からの増幅後の営号レベルが、当該位置 輸出装置の使用維度範囲内において所定レベル以下とな らないように、前記抵抗部材の温度特性が設定されてい る請求項8または9に記載の位置検出装置。

【請求項11】 前記移動器材は回転部材であり、移動 部材の外関部に歯を形成した膝求項8~10のいずれか 1 頃に記載の位置締用等置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の織する技術分野】この発明は、楽子からの信号 を増端する増越回路に関し、例えば、磁気抵抗器子やホ 一ル素子等の磁気検出素子を用い、同素子からの微小信 終を取り場る波形処理回路を基備した磁気回動輸出施設 に適用すると好議なものである。

[00002]

【従来の技術】従来、自動車エンジン用回転数(回転) 角) センサとして、磁気抵抗素子 (MRE) を用いたも のがある。これは、回転軸に固定したギヤに対向して磁 関抵抗素子を影響し、ギヤの囲転に伴う磁界の向きの変 化を電気信号に変換して取り出すものである。また、後 段の波形処理回路において、ギャの前に合わせたsin 40 彼または方形波または3 i n° 8 状の磁小信号を一定倍 増幅し、しきい値と比較することにより、ギヤの回転角 に見合った2値化信号(パルス)が得られる。

【0003】また、この種の磁気回転検出装置におい て、特開平2-38920号公報や特開平5-7198 0号公容等に関示されているように、磁気抵抗素子は温 度が変化した場合に出力値が変化してしまうので、温度 精盤機能を持たせるようにしている。より具体的には、 増幅Pa器を構成するオペアンプにおけるゲイン決定用抵 抗として温度特性を有する抵抗を用いるものである。

【請求項9】 磁性材料からなり、移動方向において等 50 【0004】ところが、この手法を用いることにより、

ある程度温度補償されるが十分でなく、温度補償をより 完全な形で行う技術の開発が望まれている。つまり、数 気抵抗養子の出力信号が温度特性(高温時に減少)を持 っているために、一定倍増幅された信号は、高温時に信 号振幅が減少してしまう。このため、S/N比が低下し てセンサ出力パルスの角度精度が悪化してしまう。即 ち、温度が上昇すると、S/N比におけるN成分である 回路誤差が一定であるが、S/N比におけるS成分であ る磁気抵抗療子の出力信号が低下するので、S/N比が 低下し精度悪化を招く。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 そこで、この発明の目 的は、温度が変化しても出力をほぼ一定に維持すること ができる増幅回路及びそれを用いた位置検出装置を提供 することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の増採回 総は、ゲイン決定消入力抵抗およびゲイン決定用係要抵 抗は温度特性を有し、かつ、ゲイン決定用入力抵抗およ びゲイン決定用帰還抵抗にて規定されるゲインの巡度時 20 性が素子の温度特性を相殺するものとしたことを特徴と している。

【0007】よって、ゲイン決定用入力抵抗およびゲイ ン決定用帰燃抵抗にて規定されるゲインの温度特性が審 子の温度特性を相殺するので、増幅後の信号は温度が変 化してもほぼ一定に維持することができる。

【0008】ここで、請求項2に記載のように、前記案 子を、ロータの回転に伴う磁界の変化を電気信号に変換 して取り出すための磁気輸出素子とすると、磁気回転棒 出海環として好ましいものとなる。

【0009】また、請求項3に記載のように、ゲイン決 定用入力抵抗とゲイン決定用器選抵抗の温度特性が異な るものとしたり、請求項4に記載のように、ゲイン決定 用入力抵抗とゲイン決定用端選抵抗の温度特性が共に正 であるものを使用すると、好ましいものとなる。

【0010】さらに、標水項5に記載のように、ゲイン 決定用入力抵抗とゲイン決定用帰還抵抗は不純物拡散抵 抗、より異体的には、請求項6のようにオペアンプをM OS工程素子にて構成した場合におけるPウエル領域と P 循域により構成すると、好ましいものとなる。

【0011】また。請求項7に記載のように、前紀ゲイ ン決定用入力抵抗とゲイン決定増帰還抵抗とを、半導体 基板内において識り合う素子とすると、好ましいものに 113.

[0012] また、請求項8、9、10に記載の位置権 出装置においては、パイアス磁象の振れ色が小さくなり 出力信号が小さくなろうとするが、磁気兼技素子の温度 特件とは反対の場度特件を有する抵抗部材によって暗幅 することにより、卓幅回路からの増稲後の信号レベルの 化信号のエッジのシフトを抑制することができ、高精度 な2値化出力が得られる。

[0013]

【発明の実施の形態】 (第1の実施の形態) 以下、この 発明を具体化した第1の実施の形態を図面に従って説明

【0014】本実施の形態においては、磁気倒転センサ およびそのセンサ借号の変形処理问路を基備した磁気回 転検出装置に具体化している。より詳しくは、磁気回転 10 検出装置はエンジンの回転位置検出のための装置であ

る。図1には、磁気回転検出装置の回路図を示す。

【0015】図1に示すように、シャフト1はエンジン の駆動(回転)に伴い1/2の回転速度で回転する。シ ャフト1にはギヤ2が限定され、ギヤ2は磁性材料より なり、外間面に多数の歯2aが形成されている。磁気回 転センサ(回転角センサ)3はギヤ2に対抗膨脹された 一対の磁気抵抗素子(以下、MREという) 4,5を有 している。磁気検出素子としてのMRE4、5は、5ボ ルトの電源VDDに対し直列に接続され、可変分圧回路 (ブリッジ)を構成している。そして、MRE4、5

は、ロータであるギヤ2の回転に伴う磁界方向の変化に 応じて抵抗値が変化する。これにより、MRE 4、5の 中点(ブリッジの中点)αにおいてギヤ2の回転に伴う 磁界方向の変化が微頻信号に変換されて取り出される。 【0016】 図1のMRE 4、5の中点αには、反転増 幅回路8が接続されている。反転増幅回路8はオペアン プ7とゲイン決定用人力抵抗8とゲイン決定用帰還抵抗 9と定電圧回路10とからなる。つまり、MRE 4. 5 の中点αはゲイン決定用入力抵抗8を介してオペアンプ 7の反転入力端子に接続され、オペアンプ7の非反転入 30 力端子には定義圧削路10が接続されている。さらに、 オペアンプ 7の出力爆子はゲイン決定用湯滑抵抗 9を介 して負傷選がかけられている。つまり、オペアンプラの 出力機子から反転入力端子への機器経路にゲイン決定用

帰還抵抗9が配置されている。なお、図1中の符号18 は、MRE4、5の中点aからの出力をインピーダンス 変換するバッファ回路である。 100171 この増縮開終6においてMRE 4、5の中

点αでの電圧変化 (センサ信号) が端端される。端幅点 40 路6の信号増編率(ゲイン)は、ゲイン決定用入力抵抗 8の抵抗額R1とゲイン決定用循環抵抗9の抵抗値R2 とにより、-R2/R1にて報告される。

【0018】 オペアンプ7の出力端子は2億化即略11 に接続されている。本実旋形績においては2億化回路1 1として、図2に赤すようにコンパレータ12を用い、 コンパレータ12の一方の入力端子に前述のセンサ信号 が入力されるとともに他力の入力機子には定憲庁同報ト 7が接続されている。よって、2億化回路11において 交流設形の信号としきい値レベル(所定報位)とか比較 低下を防ぐことができ、次の2値化処理においても2鐘 30 され、大小機能にて2値化された信号 (バルス信号) に 変換される。

100191 ここで、図1におけるMRE4、5とオペ アンプ7とゲイン決定用入力抵抗8とゲイン決定用帰還 抵抗9とはチップ100に形成され、ワンチップ化され ている。図3には、このワンチップ化されたチップの断 面図を示す。

【0020】 図3において、シリコンチップにはMRE 形成領域13とオペアンプ形成領域14とPウエル抵抗 形成領域15とP 抵抗形成領域16を有する。つま り、MRE形成領域13において際1のMRE4、5が 10 形成され、オペアンプ形成領域14において図1のオペ アンプ 7 が形成され、Pウエル抵抗形成領域 1 5 に図 1 のゲイン決定用燃選抵抗9が形成され、P 抵抗形成額 域16に図1のゲイン決定用入力抵抗8が形成されてい

【0021】以下、図3を詳細に説明する。MRE形成 領域13において、N型シリコン基板20の上にはLO COS酸化膜21が形成され、LOCOS酸化膜21の 上にMREとしてのNi-Co合金薄膜22が形成され ている。Ni-Co合金漆膜22の上にはシリコン酸化 20 膜23が形成され、Ni-Co合金薄膜22はコンタク トホール24a、24bにTアルミ配線材25a、25 bと接続されている。

【0022】また、オペアンプ形成額域14において、 N型シリコン基板20の表層部にはPウエル領域26が 形成され、Pウエル領域26の上部にはLOCOS酸化 膜21が無く薄いゲートシリコン酸化膜28が形成され ている。このゲートシリコン酸化膜28の上にはポリシ リコンゲート電極31が配置されている。ポリシリコン ゲート電極31の両側でのPウエル鎖域26の表層部に 30 はN型ソース領域29とN型ドレイン領域30が形成さ れている。ソース領域29とドレイン領域30はコンタ クトホール32 a、32 bにてアルミ配線材33、34 と接続されている。このようにしてNチャネルMOSト ランジスタTrlが構成され、このNチャネルMOSト ランジスタT : 1および図示しない抵抗等により図1の オペアンプラが構成されている。つまり、オペアンプラ はMOS工程業子にて構成され、関1の増幅回路6はM O 5 演算増幅器となっている。

【0023】さらに、翌3のPウエル抵抗形成領域15 40 位置検出が行われる。 において、N型シリコン基板20の表域部にはPウエル 領域35が形成され、Pウエル領域35の上部にはLO COS酸化酶21が無くシリコン酸化酶37が形成され ている。 Pウエル領域35はコンタクトホール38a. 385にてアルミ配線材39、40と接続されている。 アルミ配線材39と40との間におけるPウエル領域3 5が抵抗成分となる。このようにして撚1のゲイン決定 用帰還抵抗9がPウエル鋼械35よりなる抵抗として形 彼されている。

型ンリコン基板20の表勝部にはP 钢域41が形成さ れ、P 領域41の上部にはLOCOS酸化膜21が無 くシリコン酸化膜42が形成されている。P 領域41 はコンタクトホール43a、43bにてアルミ総線材4 4. 45と接続されている。アルミ配総材44と45と の間における? 領域41が抵抗成分となる。このよう にして図1のゲイン決定用入力抵抗8が1 領域41よ りなる抵抗として形成されている。

[0025] このようにオペアンプ7、ゲイン決定用係 選抵統9、ゲイン決定国入力抵抗8は、MOST線の素 子より構成されている。このように強墜抵抗りと入力抵 抗8をMOSトランジスタのPウエル領域とP^{*}領域に より形成しているため、形成工程が複雑化することはな い。また、帰還抵抗9と入力抵抗8とが半導体基板20 内に形成され、かつ、隣り合う位置に形成されているた め、基板を伝搬するノイズが2つの抵抗の開係によりキ ャンセルされる。また、2つの抵抗の素子間の湿度強が ないため設計どおりの特性が得られる。

【0026】なお、LOCOS酸化膜21の下のN 層 はチャネルストッパである。また、このN 際はなくて もよい、次に、このように構成した磁気回転検出装置の 作用について説明する。

【0027】エンジンの駆動に伴い図1のギャ2が回転 する。すると、MRE4、5は、ギヤ2の回転に伴う磁 界方向の変化に応じて抵抗値を変化させる。これによ り、MRE4、5の中点&の衛狂が関4に示すように変 化し、交流波形を有する回転角センサ信号として出力さ れる.

【0028】回転角センサ信号は反転環幅回路6におい て増幅される。反転増幅回路6の出力波形(オペアンプ 7の出力端子8での信号波形)は、図4に示すようにセ ンサ出力に対し所定の倍率 (-- R2/R1) だけ増幅さ れたものとなる。

【0029】そして、反転機幅回路6の出力信号は2億 化回路11に入力され、図2のコンパレータ12におい て図4に示すように増経後のセンサ信号と所定遺位し1 (1.まい値) とが比較され、 空流センサ信号が2億化さ れた符号として出力される。この2億化された信号がカ ウンタ (関示略) によりカウントされ、エンジンの開転

【0030】ここで、増幅回路6においてゲイン決定用 入力抵抗8およびゲイン決定用帰還抵抗9は温度特性を 有し、かつ、ゲイン決定単入力紙積8およびゲイン決定 用循環抵抗9にて境密されるゲイン (-R2/R1) の 温度特性がMRE 4、5の温度特性を掲載する。

【0031】以下、この相殺効果について詳しく述べ る。図5には、MRE 4、5の抵抗変化率(減度)の提 度特性の測定結果を示す。つまり、図5において、樹齢 には温度をとり、縦軸には室屋比をとっている。ここ [0024] 図3のP 版批形成領域16において、N 30 で、密温比とは、完温27℃での担力信号における観幅

W1 (図4参照) に対する各温度での出力信号における 振幅W1'の比W1'/W1である。この図5から、N i-Co合金継線よりなるMRE 4、5は、抵抗変化率 の温度特性が負の特性、具体的には約-4300ppm /°Cを有する。

[0032] 図6には、ゲイン決定用入力抵抗8の温度 特性の測定結果を示す。図6において、摘軸には温度を とり、縦軸には臺湿比をとっている。ここで、窯温比と は、一定の振幅を有する交流信号を増幅回路6に入れる 無いものとし、密選27℃での出力億号における擬縁W 2 (図4参照) に対する各級度での出力信号における提 解W2'の比W2'/W2である。この図6から、ゲイ ン決定用入力抵抗8はMOS T程にて作製されるP 抵 抗で構成され、抵抗値の温度特性は、約+1120pp m/℃である。よって、ゲイン決定用入力抵抗8の抵抗 額R1は.

R1=R1 (27°C) × (1+1120ppm/°C× (T-27)

の抵抗値。

【0033】 図7には、ゲイン決定用循選抵抗9の循度 特性の測定結果を示す。図7において、機軸には温度を とり、総納には室道比をとっている。ここで、室準比と は、一定の振幅を有する交流信号を増級回路6に入れる ようにも、かつ、ゲイン決定用入力抵抗8を温度特性が 無いものとし、窓線27℃での出力信号における振幅W 2 (図4参照) に対する各温度での出力信号における提 福W2'の比W2'/W2である。この図7から、ゲイ ン決定用構選抵抗9はMOST程にて作製されるPウエ 30 ル抵抗で構成され、抵抗額の温度特性は、約+5400 ppm/Cである。よって、ゲイン決定用循逻抵抗9の 抵抗値R2は、

 $R2=R2 (27\%) \times \{1+5400 nnm/\% \times$

と表される。ただし、R2 (27℃) は27℃時のR2 の抵抗値.

【0034】このように、ゲイン決定用入力抵抗8とゲ イン決定用帰還抵抗9の温度特性が異なり、かつ、両抵 抗8, 9の温度特性が共に正である。図8には、温度特 40 性の異なる二種類の不純物拡散抵抗8.9にて構成した 増幅回路6におけるゲインの温度特性の測定結果を示 す。この図8において〇にて計算によるゲインの温度特 性を併配している。つまり、ゲイン決定用入力抵抗8と ゲイン決定用帰還抵抗9を用いた増幅回路6のゲインの 態度特性は計算上、次のように表せる。

ゲイン=-R2/R1

=-R2 (27°C) × (1+5400 ppm/°C× (T -271 | /R1 (27°C) × (1+1120 ppm/ TX (T-27) 1

図9には、増福後の出力振幅の温度特性の測定結果を示 す。

【0035】そして、ゲイン決定用入力抵抗8均よ18年 イン決定用帰墜抵抗9として湿度に対し不認なものを用 い温度特性補償機能がない場合においては、常選気温度 が-40℃から150℃の範囲で変化した際には、図5 に示すように、--40°Cでの室線比が1.3であり、1 50℃での窓温比が0.55であり、1--(055/ 1. 3) 455%となり、振幅が55%減となる。これ

ようにし、かつ、ゲイン決定用帰還抵抗9を温度特性が 10 に対し、本例においては、-40 ∇ から150 ∇ の総勝 で温度が変化した場合において、図9に示すように、最 も小さな宝濃比が約0.9であり、1-0.9=10% となり、約10%減に抑えられる。

> 【0036】よって、2値化回路11の出力信号(2値 化出力)は、温度に飲らず(温度が変化しても) 宏定し た精度が得られる。このように本実施形態は、下記の特 物を有する。

(イ) オペアンプ7とゲイン決定用入力抵抗8とゲイン 決定用帰還抵抗9とを具備した増幅回路6において、ゲ と表される。ただし、R1 (27℃) は27℃時のR1 20 イン決定用入力抵抗8およびゲイン決定用強選抵抗9は 鑑度特性を有し、かつ、ゲイン決定用入力抵抗8および ゲイン決定用循環抵抗9にて規定されるゲイン (-R2 /R1) の濃度特性がMRE4, 5の湿度特性を相殺す るものとした。よって、濃度が変化しても増級回路もの 出力をほぼ一定に維持することができ、安定した2億化 出力が得られる。また、不純物拡散抵抗8、9の不純物 激度の顕称やイオン種を選択して使用することにより任 意の温度特性を有するものとすることができる。

> (ロ) ゲイン決定用入力抵抗8とゲイン決定用福淵抵抗 9の温度特性が異なるものとし、その温度特性が共に正 であるものとした。さらに、オペアンプ7はMOS工程 案子にて機能され、ゲイン決定用入力抵抗 8 とゲイン沖 定用帰還抵抗9は、Pウエル領域26とP 領域41に より構成したものとした。このようにすると、函指核 8、9はMOS工程にて製造され、結婚性の向上および コストダウンを図ることができ、実用上好ましいものと なる。

【0037】第1の実施の影響の応用例を、以下に提明 する。上述した例では、磁気検出素子として、Ni・・C の薄膜よりなるMRE 4. 5を用い、その温度物性の温 度補償を行う場合を挙げたが、その他の磁気検出業子 (何えばホール素子) を用いて感度の温度特性を補償す る場合に適用してもよい。

【0038】また、図10に示すように、抵抗9として 複数種の温度特性を持った抵抗9a、9bを適列に接続 したものとしたり、図11に差すように、板焼りとして 複数種の温度特性を持った抵抗9a、9bを並列に搭続 したものとしてもよい。この場合、抵抗9a、9bのう ちの一方を固定抵抗とし、他方をトリミング抵抗とする 50 ことにより、温度補償値を提票整することができる。

【9038】さらに、ゲイン決定用抵抗8、9は、不純 熱拡散機としたが、ポリシリコンにて構成してもよい。 さらには、ゲイン決定用抵抗8、9は、半導体1股のも のに限らず鬼虐特性を育するものであればよい、具体的 には、外付けの抵抗(例えばサーミスタチップ)を用い

100401また、図4のように2錠化図路として1つのしきい値上1を有するものではなく、図12に示すように、最大しきい値と水心上窓をと最小しきい値レベル上面にを超えたときけレベルとし、最大しきい値レベル上面にを超えたときけレベルとし、最大しきい値レベル上面により下がったとき1レベルとした最大しまいがではかRE出力信券の販下により、液形処理可能な許容級売を下まわり(1max~1点)の範別内の信号談形となってしまい)。2億化信号が得られなくなることも考えられるが、本例においては所線のしまい低レベルを組用(1max~1min)をクロステる大きさの信号まで確実に増増することができ、2億化信号が得られなくなることも考えられるが、本例においては所線のしまい低レベルを開くした。2億倍分が得られないなどかったことができ、2億倍分が得られないといったことが回避される。

【0041】さらに、これまでの説明においては壁気回 転検出機関に適用した場合について述べたが、ビエング ージ式半導体匠力センをいたおけるピエン技技業子からの 即加圧力に応じた電気信号を増幅する場合に適用するこ とも可能である。

(第2の実施の形態)次に、第2の実施の形態を、第1 の実施の形態の形態との相違点を中心に説明する。

[0042] 図13には本実施の形態における磁気囲転 検出装置を示す。図14には、磁気回転検出装置の位置 関係および高気的構成を示す。図15にはギヤの歯の度 関因、波形図等を示す。

【0043】 残13において、シャフト1はエンジンの 駆動(固転)に伴い1/2の回転速度で開転する。シャ フト1にはギャ2が固定され、ギャ2は磁性材料よりな り、外周面(外網部)に多数の常50が形成されてい る。ここで、横50はシャフト1を中心にして90°毎 に4種類の前51,52,53,54からなり、各番6 1,52,53,64は歳の際隔(ピッチ)が異なって いる。つまり、博51を育する第1領域Z1では歯の翻 額P1が最も狭く、歯52を有する第2領域Z2での歳 の開級P2、截53を有する第3領域Z3での歳の開編 40 P3. 歯54を有する第4領域Z4での歯の間隔P4の 順に広くなっている(ド1<P2<P3<P4)。この ように、移動部材としてのギヤ2 (回転部材) は、運動 方向である回転方向において歯50を多数有し、かつ歯 の間隔として少なくとも2種類以上有するものとなって W3.

【9044】また、パイアス磁界発生手段としてのパイ アス酸お55が優えられ、ギャ2に向けてパイアス磁界 を矩生する。ギャ2とパイアス機石55との間にはMR E (際気販売業子) 4、5が風景され、ギャ2の回転に 50 伴って変化するバイアス磁界の向きを検出する。

【9045】一方、図14に示すように、増額回路6 は、図1に示した如くオペアンプ7と増結率を決定する 2種類の無抗部材としてのゲイン決定用人方抵抗8及近 ゲイン決定用場遷抵抗9を有し、MRE4、5からの出 力信号を増端する。図14の2號化回路(2億化予能) 11は増額回路6からの機能を抗た信号を所定のしきい 値により2號化信号に変換する。つまり、31n波状の センサ出力信号・イベアンプ7に増縮級の信号)を所 10 定のしきい値により2號化して2億化信号を借る。

【0046】ここで、MRE4、5は温度勢性を有し、かつ場種開路6の選集場、9日MRE4、5の温度特性に反対処理体験を有し、これによって機能開路6からの機能された信号をMRE4、5の温度特性の影響が、か耐された信号をMRE4、5の温度特性の影響が、に、バイアス旋界の向きを検出する瞬の機能開発6からの環線後の信号レベルが、当球検出接線の使用度衰縮四層において所定レベル以下とならないように、環構開設をの抵抗8、9の温度特性が設定されている。より詳しくは、図15において、ギャの産51に対応する増幅後の出力レベルが必要の着52~64に対応する増幅後の出力レベルが必要の着52~64に対応する増幅後の出力レベルが必要の着52~64に対応する増幅後の出力レベルが必要の着52~64に対応する増減後の出力レベルがしまい値とクロスするレベルを保持するように増補開路6の抵抗8、9の温度機性が設定されている。

【0047]以下、第1の表施形態との対比を行いつつ 設別を加える。図1に示すMKEを用いた回転検出装置 においては、ギヤ2の回転をMKE4、5に印加するペ イアス礎界の方向の変位をMKE出力変化として増らえ ることで検出するものである。MRE4、5はペイアス 観界の方向の変化が大きければ出力の変化も大きくなと と言う特性を噛えている。従って、回転するギャ2の虚 2 a の問隔(ピッチ)によりバイアス磁界の方向の変化 (バイアス磁界の振角)が左右されるため、第2 a の ピッチは大きな私ることが響きよい。

【0043】しかしながら、用途によってはギャ2の備 2 aのビッチが小さくたるような場合もあり得るもので あり、その場合、バイアス離梁の触れ角が大さで取れな くなる。物に、図13に示すように、強い ビッチリ1と広いビッチリ4とが存在し、この場合、バ イアス職業の最北角もが異なり、増端後のセンサ出力も その機能が返中41、42でボオように最れ角の小さ な41後の方が最れ角のの大きな42億よりも小さくな 6、詳しくは、ビッチの広い指54に対ける特殊後の センサ出力の振幅を「100」とすると、ビッチの狭い 借51に対比する帰郷後のセンサ出力の振幅は、例えば 「60)に対比する帰郷後のセンサ出力の振幅は、例えば 「60)に対比する帰郷をのとり、642、例えば 「60)に対比する帰郷をのとり、642、例えば 「60」に対比する帰郷をのセンサ出力の振幅は、例えば 「60」に対比する帰郷をのセンサ出力の振幅は、例えば

【0049】このような状態で2億化耐路11において、所定のしさい値でもってセンサ出力を2億化し2億

化出力を得る場合に関題となるのが2値化出力の立ち上 がり・立ち下がりエッジの位置特度である。

[0050] 即ち、図16に示すように、s;n波状の センサ出力信号(オペアンブイにて環稿後の信号)を所 定のしきい値により2億化倍号を得るときにおいて、設 計時のしまい値(真のしまい値)に対して製造バランキ 等により実際のしまい値が真のしまい値に対して、例え ば所定の確似を含く(現位:5リボルト)だけ入りる 合がある。このしまい値のシフトによって真のしまい値 により2億化する場合に対してエッジの立む上がり・立 10 トがり倍度がシフトする。

【0051】図16(a)に示すように、センサ出力が 大きい場合には出力信号の傾きが急峻なため、2億化後 の信号(ゲルス信号)でのエッジ位置のシフト験は小さ い。しかし、図16(b)に示すように、センサ出力が 小さい場合には出力信号の傾きがなだらかになり、しき い値のシフト最も、Vが図16(a)の場合と同じであっ てもエッジシフト操は大きくなる。

> $R = (r 5 + \Delta r) / \{ (r 4 - \Delta r) + (r 5 + \Delta r) \}$ = $(r 5 + \Delta r) / (r 5 + r 5)$

となる。 A : 輸は接続中点 a からの出力電圧の変化成分 に指当するが、この A : 療法M R E 4 , 5 の温度により 変化してしまう (温度保敷に依存する)。 そこで、オペ アンプブのゲインをM R E 4 , 5 の温度保敷とは逆の温 度保敷とすることにより、センサ出力となるオペアンプ 7 の出力 B の値を温度に依らずほぼ一定とすることがで きる。

[0055] このような回転検出装置は、例えば車両等 のエンジンのカム負命るいはクランク負センサのよう に、点火タイミングを決定するような非常に高いエッジ 30 位置精度が要求される場合に各項である。

【00551】例、オペアンプアのヴィンをすめ大きく数 変することにより、温度物性の影響を少なくすることも 可能であるが、本実施形態においては増幅等の上限が規 定されており、所定議までしかヴィンを大きくできな い。従って、このような条件のセンサ回路に本実施形態 の援度物性サンセル根拠は存強と高える。

【0057】以上のように、株出衆衆の自転源材である ギヤ2の能ち0の間隔(ビッナ)が複数存在するような 場合、後ビッチの濃のエッジの透過に作うバイアス磁界 40 の扱れ角が小さくなり出力信号が小さくなろうとする が、MRE4、5の流度特性とは反対の程度特性を有す る接着8、9によって増保することにより、増幅四路6 からの増幅後の信号レベルの低下を防ぐことができ、次 の2銭化処理においても2値信信号のエッジのシフトを 理制することができ、高精度な2億化出力が得られるこ ととなる。

【0058】本実施影無の応用例を以下に説明する。ギャ2は回転方向において歯を多数有し、かつ、当該書の 間蹼として少なくとも2種類以上有するものとしたが、 *【0052】このような状態で、更にMRE4、5の負 の温度特性にて高温時に出力が所定値以下に低下する と、更にエッジシフト量が増大することになり、エッジ ンフト量の実使用における資券報照を結えてしまう可能 性がある。

12

[0053]後つて、上述の第1の実施形態に承したように、機構所落6でのオペアンプフのゲインにTMRE 4、5の出力の程度変化を根象することにより、オペアンプフからの出力信号のレベルが所定値よりも低下しないようになり、これによってエッジシフト量が出度によって増大することが訪れてきるとがあれてある。

【0054】複変数化を相接するための抵抗値の設定値 に関して、より詳しくは、図14に示すMRE4、5の 配置によると、バイアの総界に対する抵抗機をが逆位 相となる。こで、MRE4、5における磁気抵抗変化 成分を4rとし、それぞれのMRE4、5の基本抵抗域 分をそれぞれr4、r5とすると、MRE4、5の接続 中点。における分形板核酸R性。

他にも、図17に示すように、回転方向において等間隔 に同一の前60を多数有するとともに、専門係に配建した 売前60とは異なる値61を有するものとしてり、図1 8に示すように、歯の欠落部62を有するものとしても よい。このような場合にも、増爆後の出力疲労としても は、このような場合にも、増爆後の出力疲労としても 幅が大きくなり、増福後の出力増与に対すると個化処理 の際に図16を用いて説明したような出力が大きい彼形 と小さい彼形が混在することとなるが、この場合におい ても時間に26億化することができる。

【0059】また、本実施の形態においては、凝気回転 検出装置として説明したが、リニアセンサに具体化して もよい。つまり、回転運動ではなく線方向へ運動(往復 運動を含む)する場合においてその位置を検出する場合 にも適用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 第1の実施形態における確似回転維用製造の 回路図。

【匿2】 2 値化回路の構成域。

0 【図3】 チップの断面図。

【謝4】 信号波形を示す図。

【図5】 温度特性の主源結果を示す図。

【図6】 温度特性の実際結果を示す版。

【関7】 温度特性の実測結果を示す図、

【図8】 温度特性の実測結果を示す図。

【189】 温度特性の実測結果を示す図。

【図10】 別例の磁気阿転検出装置の印路図。 【図11】 別例の磁気回転検出装置の回路図。

【図12】 粉例の信号波形を示すば、

【関13】 第2の実施の形態におけろ磁気回転検出装

微を示す図。

【図14】 磁気回転検出装置の位置関係および電気的 構成を示す因。

【図15】 ギヤの歯の展開図、液形図等を示す図。

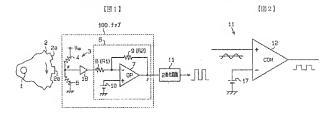
[図]6] 技形図。

【図17】 別例の磁気回転検出装置を示す図。

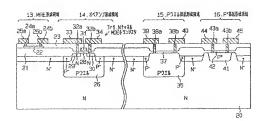
【図18】 別例の建気回転換出装置を示す図。

* 【符号の説明】

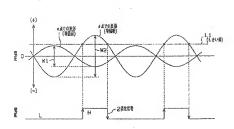
* … ※、62…欠歯部。

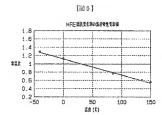


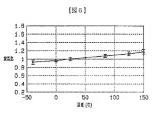
[3]

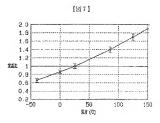


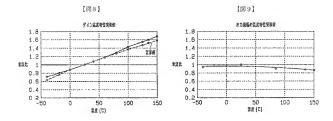
[図4]

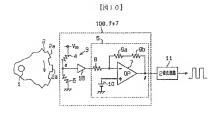


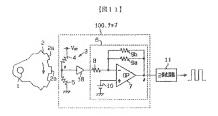


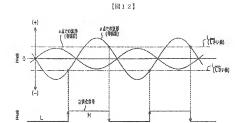


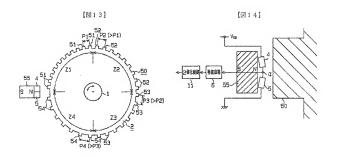


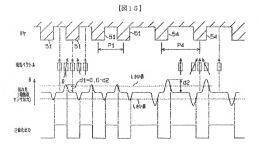


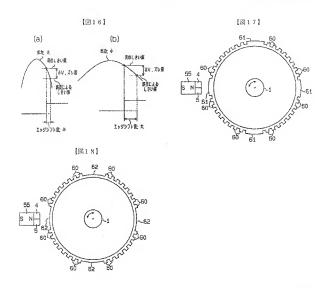












フロ	ント	ベージの続き

(51) Int. Cl. "	識別記号	Is I	
HO1L 27/22		HO3F 1/30	A
13 O 3 F 1/30		GO1R 33/06	- R